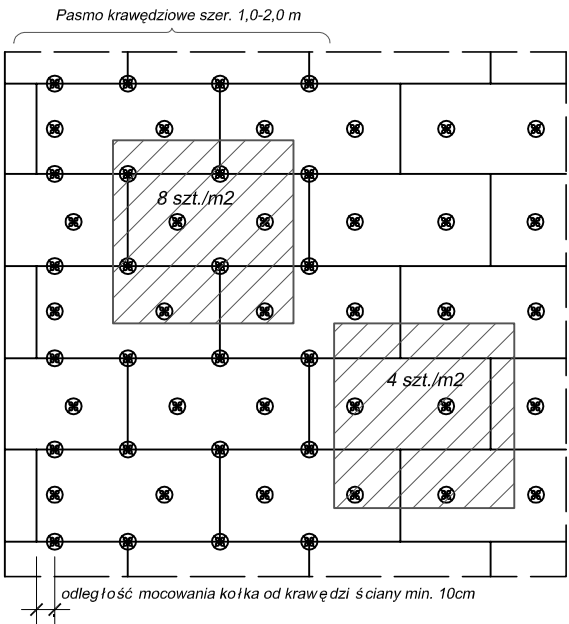


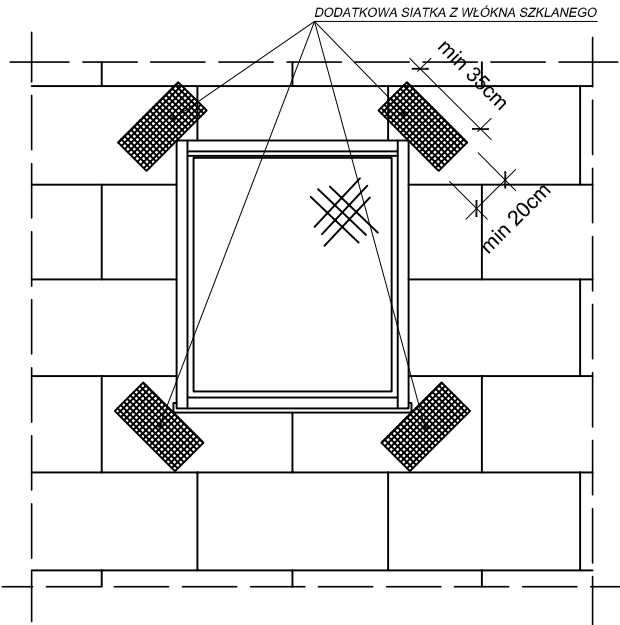
SZCZEGÓŁY WYKONANIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN

ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW NA ŚCIANIE

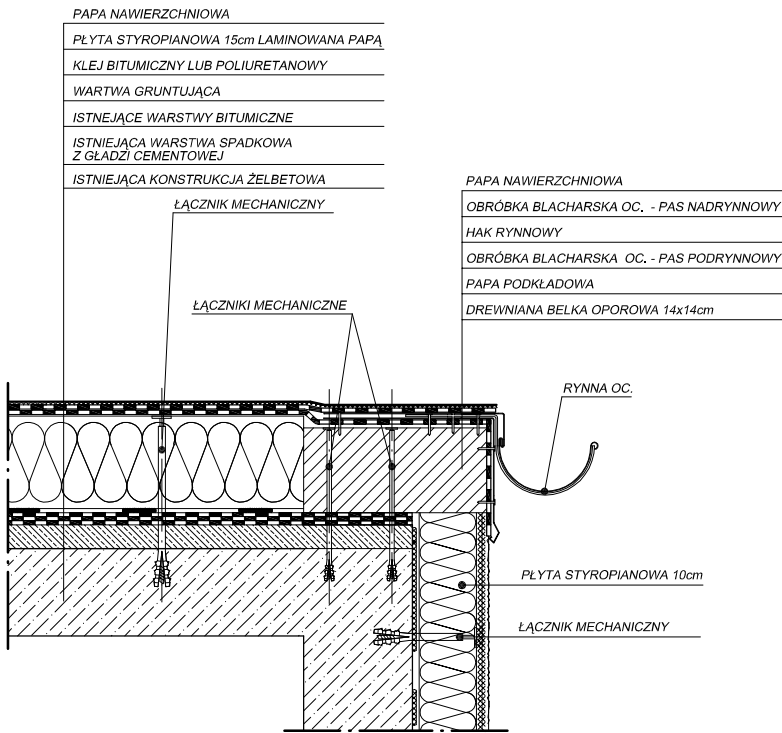


szerokość budynku	pasma krawędziowe
do 8 m	1,0 m
od 8 do 16 m	1,5 m
powyżej 16 m	2,0 m

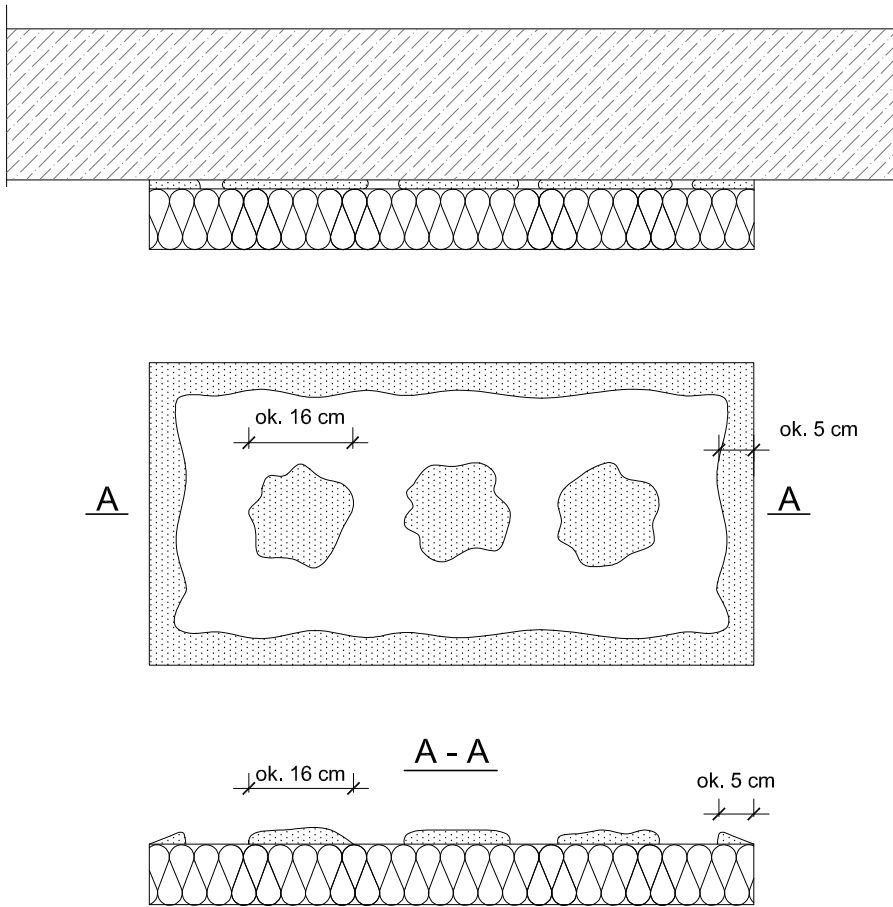
WZMOCNIENIE OTWORÓW ŚCIANY



DETAL PASA PRZYRYNNOWEGO
PRZEKRÓJ PIONOWY



Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża
P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używać fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

PROMIS
PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. Miroslaw Łopato
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314

TEMAT: ROZBUDOWA UJĘCIA WODY w m. SZKLANA dz. nr 81/2			
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA	BK.IIF.7342/1311/97		—
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	—		PAŹDZIERNIK 2014
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
SZCZEGÓŁY WYKONANIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN			K-8